

DE

Haftungsausschluss:

Im Interesse der Transparenz macht die GD Wettbewerb die von den Anmeldern in Abschnitt 1 Punkt 1.2 des Formblatts CO übermittelten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich. Diese Informationen wurden von den Anmeldern in eigener Verantwortung erstellt. Sie lassen in keiner Weise auf den Standpunkt der Kommission zu dem geplanten Zusammenschluss schließen. Die Kommission haftet nicht für unrichtige oder irreführende Angaben.

**COMP/M.6144 – GIESECKE & DEVRIENT / WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL / BEB INDUSTRIE-ELETRONIK**

ABSCHNITT 1.2

Beschreibung des Zusammenschlusses

Das Zusammenschlussvorhaben betrifft die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unter der Firma CI Tech Components AG (das „**GU**“) durch die Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, 81667 München, Deutschland („**G&D**“) einerseits und die Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, Deutschland („**WNI**“) und deren hundertprozentige Tochtergesellschaft BEB Industrie-Elektronik AG Burgdorf, Oberburgstraße 10, 3400 Burgdorf, Schweiz („**BEB**“) (WNI und BEB werden im folgenden gemeinsam „**WN**“ genannt) andererseits. G&D und WN werden an dem geplanten GU zu jeweils 50 % beteiligt sein und gemeinsam die Kontrolle über das GU ausüben.

G&D ist ein Technologiekonzern, der über die Geschäftsbereiche *Banknote*, *Mobile Security* und *Government Solutions* in den Bereichen Banknotenmanagement, ID-Dokumente, Smart Cards, Kartensystemlösungen und Sicherheitslösungen im IT-Umfeld tätig ist. WNI ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für Prozessoptimierungen im Bereich Retailbanking und Handel. Das Leistungsangebot von WNI umfasst neben Hardware- und Softwarelösungen auch Consulting und Service-Leistungen für Filialnetze. BEB ist ein Anbieter von Geräten zur Erkennung und Prüfung von Banknoten. BEB bietet Banknotenleser für den Einsatz unter anderem im Front- und Back-Office Bereich von Geldinstituten, Retailern, Spielbanken und bei Werttransportunternehmen an.

Das Vorhaben betrifft die Produktmärkte für ST-Kompakt-, und HE-Kompakt-Sensoren sowie Module zur Banknotenannahme und -wiederausgabe. Module zur Banknotenannahme und -wiederausgabe dienen der Erkennung und Verarbeitung von Banknoten. Die Module werden in Anwendungen eingesetzt, in denen Einzahlungs-, Ein- und Auszahlungs- und Bezahlungsvorgänge abgewickelt werden. Einsatzgebiete der Module sind etwa Fahrkartenautomaten, Geldautomaten oder SB-Kassenterminals. Banknoten-Sensoren dienen der Erkennung und Auswertung von maschinenlesbaren Merkmalen einer Banknote.